



## 教育部 書函

地址：10051臺北市中山南路5號  
傳 真：02-27382471  
聯絡人：胡郁芬  
電 話：02-77129105

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國107年11月20日  
發文字號：臺教資(二)字第1070204305A號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：請至科技部附件下載區 [http://odattach.most.gov.tw/most\\_sodatt/](http://odattach.most.gov.tw/most_sodatt/) 下載附件  
． 驗證碼：3PPHB7

主旨：函轉科技部「2018未來科技展」活動資訊，請鼓勵所屬國中、高中職學校師生踴躍前往參觀，請查照。

說明：

- 一、依據科技部107年11月15日科部產字第1070080384號函辦理。
- 二、為展現我國前瞻科研成果，聚焦產業及社經需求，科技部於本(107)年12月13日至12月15日假臺北世界貿易中心展覽三館（臺北市信義區松壽路6號）舉辦「2018未來科技展」（檢附海報如附件1），本展集結我國學界科研成果、科學園區、國家實驗研究院、同步輻射中心、災害防救中心等研發成果，匯集全國101個學研單位參與，展出超過123件具科學突破與產業應用的前瞻技術，包含生技與新藥、醫材、AI智慧應用及電子與光電、金屬化工與新穎材料等應用領域，帶領民眾一同見證未來科技所帶來的生活樣貌，提高台灣研發實力的能見度，誠摯邀請學校團體組團參觀，體驗創新研發能量。

三、活動內容請參閱亮點技術手冊(附件2)，請鼓勵所屬國中

教育處 107/11/21 10:43



1070176920

無附件





、高中職學校安排校外教學踴躍參與。活動網站、團體參觀報名及公共服務課程報名：<http://www.futuretech.org.tw>，活動詳情請洽詢02-27377231盛小姐，E-mail：yysheng@most.gov.tw。

正本：各直轄市及縣市政府

副本：科技部



裝

訂



線